

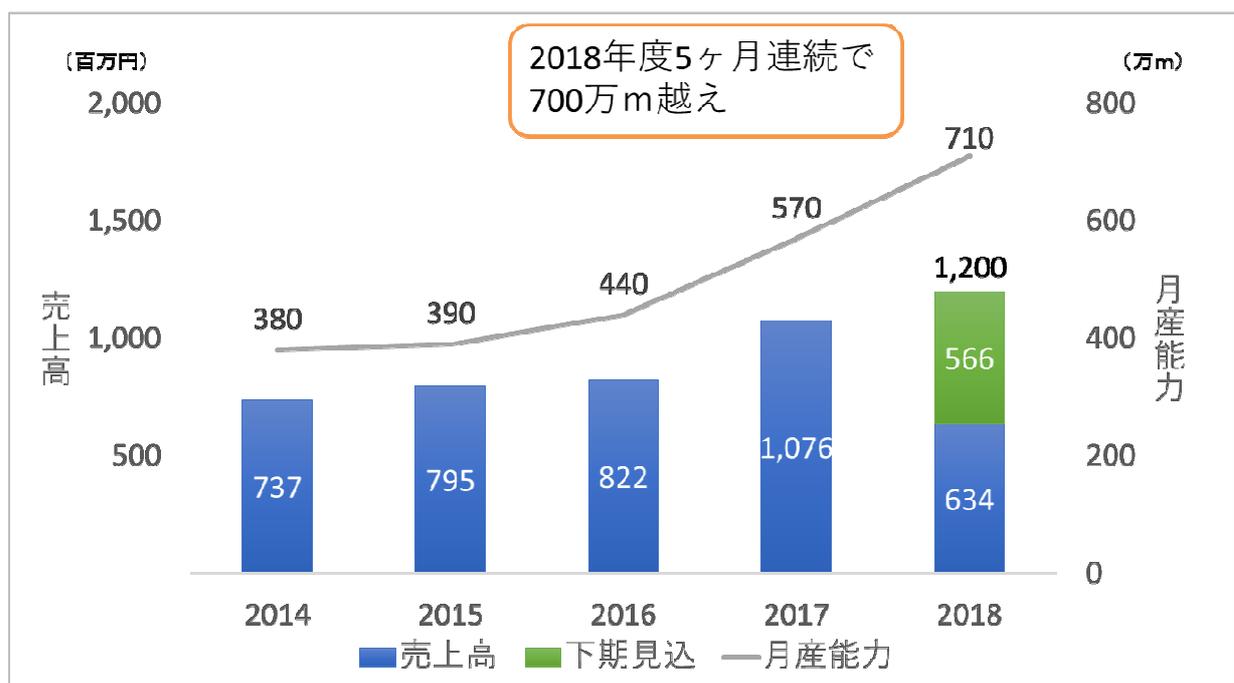
2018年11月2日

半導体資材事業の年間生産能力を1億mに増強します。

当社は今期に入り、当初大きく伸長すると想定した受注量が更に上ぶれていることから、日韓両工場の能力を月産800万m体制まで引き上げます。

昨年来の旺盛な需要に対応するため、投資無しで650万mまで能力を増強して参りましたが、今期に入り、5ヶ月連続で700万mを越える受注に休日等に対応しておりました。今後も当社スペーサーテープを2.6倍使用する4Kテレビの比率拡大やスマートフォン向けの採用など、更なる能力増強が必要になったため、下記内容で早急に増産体制を確立して参ります。これにより、今期の売上高は1,200百万円を超える見込となっております。

1. 生産タクトタイムを10%向上のための条件確立
2. 韓国生産拠点に1ライン増設



4Kテレビ、スマートフォン、ICカード、医療向けデバイスでの需要が好調

以上